

New Small Wheel per lo Spettrometro a muoni di ATLAS

Paolo lengo (INFN Napoli)

Cosenza Lecce LNF Napoli Roma1 Roma3 Pavia





- Necessita' della NSW
- Proposte per la NSW e processo di selezione
- Soluzione omogenea e milestone
- Stato attuale delle Micromegas
- Piani per il 2012-2013
- Richieste 2012 e stima costi

Necessita' delle NSW



12 m

10 _ BOL

BML

BIL

Necessario upgrade di phase1 delle SW con rivelatori a piu' alta rate capability



- Rate misurato nelle SW superiore a quello atteso dalle simulazioni originarie (in accordo con le attuali)
- 1x10³⁴ e' il limite dei rivelatori attuali (MDT), non c'e' margine per luminosita' piu' alta





NSW requirements e timeline

- Provide on line reconstruction of track segments with 1 mrad accuracy.
 - Trigger formed with coincidence of track segment from the Big Wheel
 - High angular resolution needed to improve the trigger threshold sharpness
 - Robust trigger against unexpected backgrounds
 - BC Identification (fast detectors)
- Precision tracking to preserve position and angular resolution as good even at ultimate high luminosity, including phase-2
- Cavern background foreseen in the hottest region up to 14 KHz/cm²
 - Large number of high resolution space points (100 µm)
 - High rate capability and High efficiency





Selezione delle proposte per NSW

- Tre poposte distinte avanzate per la costruzione della NSW e contenute nella LOI di phase1
 - sTGC+sMDT mRPC+sMDT Micromegas
- Nominato un 'panel' di valutazione nell'estate 2011
 - A. Romaniuk, F. Lanni, P. Farthuat, N. Kostantinidis, M. Nessi
- Workshp dedicato a Les Brassus a fine gennaio 2012
- Esaminate due soluzioni 'miste':
 - TGC+Micromegas
 TGC+MDT(alto R)+Micromegas(bassoR)
- NSW workshop al CERN fine marzo
- Management (L. Pontecorvo, S. Vlacos, T. Kawamoto, J. Dubbert) ha proposto la soluzione omogenea (TGC+Micromegas)
- Soluzione omogenea votata dal Muon IB a fine aprile 2012 assieme ad una lista di milestone da verificare entro il 2012



- sTGC (main trigger) + Micromegas (main tracking)
- Doppia ridondanza
 - Entrambe le tecnologie in grado di fornire trigger e tracciamento entro le richieste





Milestone da dimostrare entro il 2012

- Micromegas:
 - Risoluzione <100 μ m nel modo μ TPC
 - Possibilita' di costruire camere di grandi dimensioni (~1mx1m)
 - Immunita' alle scariche per camere grandi
- Comuni (Micromegas+sTGC)
 - Allineamento interno (strip, layer e multilayer)
 - Progressi nell'industrializzazione

stgc:

 Dimostrazione del 'trigger concept' su test-beam

Interesse italiano su Micromegas e trigger



Micromegas in ATLAS

- 'Proto' Collaborazione MAMMA (Muon Atlas MicroMegas Activity) nata nel 2007
- Oggi 21 gruppi partecipanti:
 - Arizona, Athens (U, NTU, Demokritos), Brandeis, Brookhaven, CERN, Carleton, Frascati, Istanbul (Bogaziçi, Doğuş), JINR Dubna, MEPHI Moscow, LMU Munich, Naples, Rome1, Rome3, CEA Saclay, USTC Hefei, South Carolina, Thessaloniki
 - Altri gruppi interessati; confluira' nella NSW collaboration

P. lengo - NSW - ATLAS Italia Milano



• MM come μ TPC: simulazioni e primi risultati incoraggianti, manca ancora dimostrazione su fascio della risoluzione spaziale <100 μ m







- MM di grandi dimensioni: ad oggi realizzata camera 60cmx120cm. 60cm e' il limite della macchina per lavorare PCB del CERN.
- II CERN si e' dotato di macchine di dimensione maggiore (1m). Edificio che dovra' ospitarle in costruzione, pronto nel 2014

Micromegas: stato attuale (2/3)

10

- Riduzione delle scariche: R&D di ATLAS per risolvere il problema con l'aggiunta di un layer resistivo sugli elettrodi di lettura.
 - Ottimi risultati su rivelatori di piccole-medie dimensioni, ancora da realizzare detector discharge-proof ~1m²



Allineamento:

Richiesta precisione su posizione delle strip $<20\,\mu$ m

Allo studio diverse opzioni (interferometria, fotogrammetria etc.) anche in collaborazione con ditte specializzate





- Industrializzazione:
 - Tecnica 'industrializzabile' di produzione delle MM (bulk) sviluppata al CERN, trasferimento tecnologico verso le aziende in corso da parte del CERN (RD51 – sforzo comune per MPGD)
 - Due le industrie allo stadio piu' avanzato: CIREA (Parigi) ELTOS (Arezzo). ELTOS gia' in contatto con INFN per la produzione di THGEM (Trieste)
 - Riteniamo possibile avere in Italia un centro di produzione (30-50% della produzione totale), in tal caso in Italia ci sarebbe anche un centro di assemblaggio delle camere (LNF?). Stiamo indagando la possibilita' di inserire questa attivita' nel contesto della convenzione per TT tra INFN e regioni.
 - Proposta di avere un 'responsabile produzione' in ambito INFN accolta sia nella collaborazione MAMMA che RD51. Francesi (Saclay) hanno gia' definito una figura analoga
- Elettronica di r/o:
 - Chip VMM1 sviluppato da BNL da utilizzare per MM e sTGC. Prima produzione appena terminata, test su fascio a Luglio
 - Misura di carica, tempo di drift (O(2ns)), uscita 'veloce' per il trigger, latenza O(100 µ s)



Micromegas in ATLAS

- Quattro prototipi MM istallati nell'Aprile 2011 alle spalle della stazione esterna dello spettrometro ed operate con successo (background misurato ~3 Hz/cm² at L=10³⁴ cm⁻²s⁻¹)
- Camere ora installate sulla SW
- Un nuovo prototipo istallato sull' MBTS per valutare la possibilita' di usare MM per l'upgrade del MBT
- Integrazione nel DAQ di ATLAS in programma







- Test beam 2012:
 - 3 al CERN, 1 in campo magnetico (Giugno-Luglio-Ottobre): μTPC, effetti del campo magnetico, primo test del chip di lettura finale
 - 1 a LNF (Luglio): test di elx veloce, cooperazione gruppi italiani, proposta per TB 2013 (nessuna disponibilita' al CERN)
- R&D: realizzazione di una MM resistiva 1mx1m al CERN e test di uniformita'
- Verifica dell'allineamento interno su singole schede e su un multipletto (4 piani MM)
- Prosecuzione del trasferimento della tecnologia alle aziende: MM resistive e di dimensioni 60x100 cm²
- Finalizzazione TDR (2013)
- Realizzazione Modulo-0 (2013)
- Organizzazone risorse tra istituti partecipanti (2013)



	ΑΤΤΙVΙΤΑ'									
	ТВ	Analisi Dati	R&D e test al CERN	MM in ATLAS	Test in sede	Modulo 0	Ageing- Irraggiame nto	Meccanica	Simulazione	Servizi
Napoli	X	x	X	X	X	X	X			
LNF	X	x	X	X	X	X		X		x
Roma1	X	x		X	X	Х	X	X		
Roma3	X	x			X	X	X	X		
Lecce	X	х				Х		X		
Cosenza	X	х					X		x	
Pavia						X		X	х	x

	Personale							
Napoli	Alviggi, Canale, Givi, Iengo, De Asmundis, Della Pietra							
LNF	Antonelli, Maccarrone, Laurelli, Gatti + supporto tecnico							
Roma1	Bini, Lacava, Anulli							
Roma3	Baroncelli, Iodice, Petrucci, Biglietti, Trovatelli (dott.) + supporto tecnico							
Lecce	Gorini, Primavera + supporto tecnico							
Cosenza	Tassi, Schioppa, Policicchio							
Pavia	Lanza, Rimoldi + supporto tecnico							

Lista di nomi indicativa, FTE in alcuni casi ancora da definire



	ME		ТОТ МЕ	MI		ΤΟΤ ΜΙ	Consumo		Inv. (+Cons.)			
	TB fuori CERN	MM in ATLAS	Riunioni e contatti tecnici	Ageing- Irraggiame nto		TB LNF	Riunioni e contatti produzione					
Napoli	2 MU	2 MU	2 MU	2 MU	8 MU	2 MU	2 MU	4 MU	10 kE	Prototipi MM+Elx +test cosmici	8 kE	HV+SRS
LNF	2 MU	2 MU	3 MU		7 MU		2 MU	2 MU	15 kE	TB LNF + test cosmici	20+15 kE	attrezzatura meccanica
Roma1	2 MU	1 MU	2 MU	1 MU	6 MU	1 MU	1 MU	2 MU	10 kE	Prototipi MM + test cosmici + elx		
Roma3	2 MU	1 MU	2 MU	1 MU	6 MU	1 MU	1 MU	2 MU	10 kE	cosmici + meccanica	5 kE	Elx
Lecce	0.5 MU		1 MU		1.5 MU	0.5 MU	1 MU	1.5 MU	5 kE	Meccanica/TB		
Cosenza	0.5 MU			1 MU	1.5 MU	0.5 MU		0.5 MU	10 kE	Prototipi MM + RO	1 kE	Elx
Pavia			1 MU		1 MU		0.5 MU	0.5 MU	7 kE	Ing. Servizi + meccanica		
тот	9	6 MU	11	5 MU	31 MU	5 MU	0.5 MU	12.5 MU	67 kE		49 kE	

MI: 1MU~4000 Euro

Richieste razionalizzate secondo uno spirito 'collaborativo': materiale distribuito su alcuni gruppi da mettere in comune per i test (TB a LNF etc.)



2560

320

2880

600

1400

600

400

800

500

3700

512

100

- Contributo stimato in base ai possibili deliverables
- Costo totale NSW soluzione omogenea:
 - TGC: 2300 kCHF **Micromegas** MM detector 1024 2500 Detector MM: 6000 kCHF 128 2500 mechanics Common: 2300 CHF Alignment Chip development 0.7 2000000 and production front-end cards 4096 **GBTx** and fibres 1024 CAM Readout system HV PS, cables, 1280 400 LV ps Gas distribution



Contributo Italiano	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	тот	
MM detector	33%			281.6	281.6	281.6			
Detector mechanics	33%			35.2	35.2	35.2			
Alignment									
Chip development and production									
front-end cards									
GBTx and fibres									
САМ									
Readout system	20%					50	50		
HV PS , cables, LV ps	20%					51.2	51.2		
Gas distribution	10%					5	5		
		0	0	316.8	316.8	423	106.2		1162.8

Costi (in kCHF) stimati in base agli interessi italiani e in previsione di produrre O(1/3) dei rivelatori in Italia



Backup Slides

Micromegas operating principle



- Micromegas (I. Giomataris, G. Charpak et al., NIM A 376 (1996) 29) are parallel-plate chambers where the amplification takes place in a thin gap, separated from the conversion region by a fine metallic mesh
- The thin amplification gap (short drift times and fast absorption of the positive ions) makes it particularly suited for high-rate applications



No space charge effect Reduced ballistic deficit (only for fast electronics <20 ns) Intrinsic rate limit ~200 MHz/cm²



- A production technique developed in 2006 (bulk-micromegas) opened the door to industrial fabrication
- Big effort for going to large dimensions
- In 2007 production of the first large MM prototype for ATLAS (50x60 cm2, the largest MM at the time)
- In 2010 production of a CSC-size Micromegas
- Reliable production of large size Micromegas is possible!
- Pillars (here: dislance = 2.5 mm



The mesh

- Other improvements in the segmentation of the r/o electrodes
- 2D (xy) and 3D (xuv) r/o strips showed encouraging results







Performace requirements for the Small Wheel chambers



- Micromegas as µTPC
 - Can deliver track vector in single plane for track reconstruction at LVL1 trigger





Demonstrated performance

- Standard micromegas
- Safe operating point with efficiency ≥99%
- Gas gain: 3–5 x 10³
- Very good spatial resolution



Vmesh(V)







- A production technique developed in 2006 (bulk-micromegas) opened the door to industrial fabrication
- Reliable production of large size Micromegas is possible!



The largest MM ever built



Sparks: problem and solution

- Small defects or impurities on the detector surfaces trigger discharges (breakdowns). Even in device of good quality, when the avalanche reaches Raether limit (10⁶-10⁷ e-) a breakdown appears in the gas, often referred as 'spark'
- Sparks lead to a partial discharge of the amplification mesh →
 HV drop & inefficiency during charge-up; not acceptable at LHC
 - Mesh support pillar Resistive strip 0.5–100 MΩ/cm Cu readout strip Insulator S3/R12/R13 Gain vs mesh voltage (55Fe, Ar:CO, 85:15) 100000 10000 Gain 1000 -R13 S3 (non-resistive) 100 470 490 510 530 550 570 590 610 Mesh voltage (V)

- Sparks can be drastically reduced by adding a resistive layer on the r/o strips
- Specific R&D to optimize the resistive protection



Event display from TB



Vertical track



Event display from TB



• ~ Vertical track + δ -ray



Event display from TB



Two chambers in stack

Two Inclined tracks (~40°) Scatter APV 0 Run: 6248, Event: 10 Entries Time APV 0 Default Man. 22 45.06 5.273 42.27 9.545 6.655 3.434 Mean RMS x 160 140 120 1000 600 Charge (200 e⁻) 200 100 120 Time APV 1 Scatter APV 1 25 71.38 7.376 68.08 12.36 8.069 1800 22 E RMS 1600 1400 1200 1000 MM1 100 120 120 MM2 Strip number (250µm pitch) Strip number (250µm pitch)

8

Time (25 ns)



• The bulk-micromegas technique opens the door to industrial fabrication





• The bulk-micromegas technique opens the door to industrial fabrication











Sparks measured directly on readout strips through 50 Ohm Several spark signals plotted on top of each other to enhance the overall characteristics

R12 shows ~100 times smaller signal and shorter recovery time than C1





VMM1 IC SPICE Simulation performance

